Tema 1. Sistemas empotrados: ámbitos de aplicación y flujo de diseño

Asignatura: Sistemas Empotrados Hortensia Mecha López

Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Indice

- 1.1 ¿Qué es un sistema empotrado?
- 1.2 Características y ámbitos de aplicación de los sistemas empotrados
- 1.3 Flujo de diseño
- 1.4 Arquitectura de un sistema empotrado (2 horas teóricas)
 - Práctica 1. Diseño de un sistema hardware sobre FPGAs
 - (2 horas teóricas + 2 horas prácticas)

Bibliografía

Teoría:

Computers as components: principles of embedded computing system design. Autor: Marilyn Wolf. San Francisco, Editorial: Morgan Kaufmann Publishers, 4th Edition, 2016, ISBN: 9780128053874 (Temas 1 y 3)

Embedded Systems Architecture. A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers. Tammy Noergaard. Ed Elsevier, Second Edition, 2013 (temas 1 y 6)

Prácticas:

RTL Hardware Design Using VHDL: Coding for Efficiency, Portability, and Scalability Pong P. Chu Wiley-IEEE Press, 2006 Capítulos 3 y 13

1.1 ¿Qué es un sistema empotrado?

- Es un sistema de computación aplicada, es decir, que realiza una función específica.
- Sin embargo hay algunos dispositivos empotrados (ej. PDAs=Personal Data Assistant) que pueden realizar más de una función.

1.2 Características y ámbitos de aplicación de los sistemas empotrados

Características de los sistemas empotrados:

1.- Concurrencia:

Los componentes del sistema funcionan simultáneamente El sistema de control debe atenderlos y generar las acciones de control o visualización de forma simultánea

- 2.- Fiabilidad y seguridad
- 3.- Eficiencia: es decir, respuesta rápida
- 4.- Interacción con dispositivos físicos no siempre convencionales: sensores, actuadores, conversores A/D
- 5.- Robustez (sistemas embarcados, sujetos a vibraciones e impactos)
- 6.- Bajo consumo (usan baterías), bajo voltaje (3-5v) modos de reposo
- 7.- Bajo peso
- 8.- Bajo precio (electrónica de consumo)
- 9.- Pequeñas dimensiones

Ej. Sistema control coche

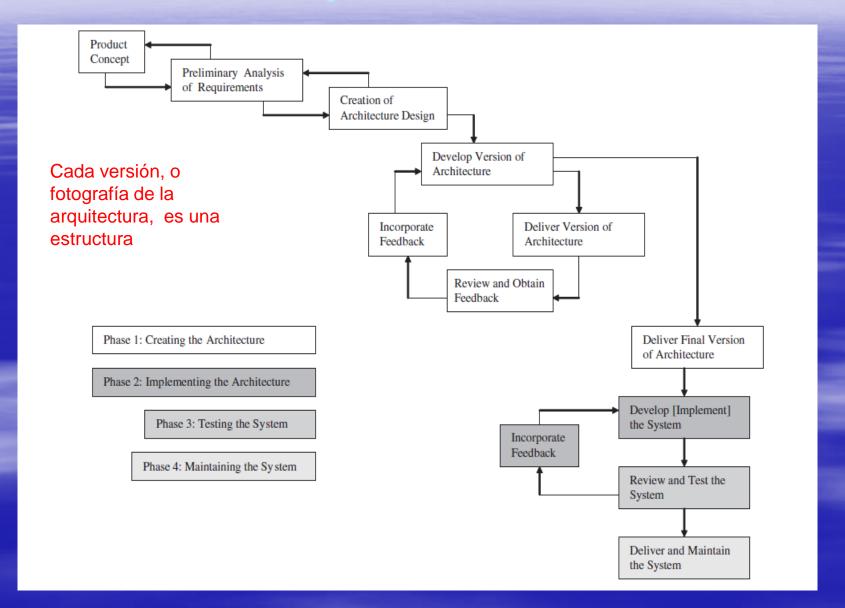
1.2 Características y ámbitos de aplicación de los sistemas empotrados

Ámbitos de aplicación:

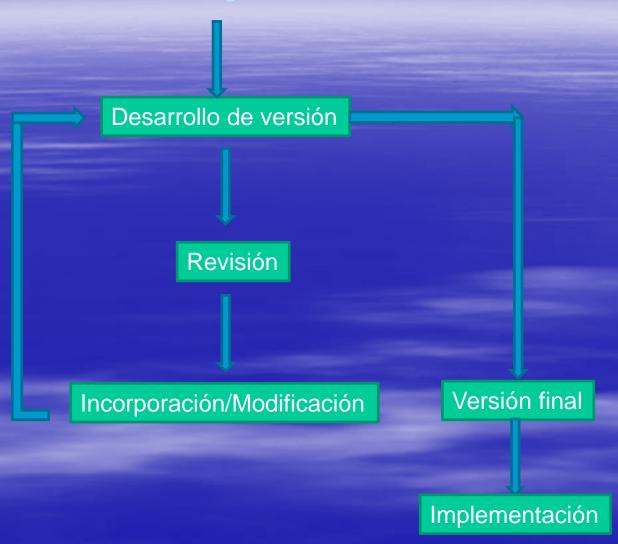
- 1.- Automoción: sistema ignición, control de temperatura, sistema de frenado
- 2.- Electrónica de consumo: televisión, PDAs, DVDs, electrodomésticos, juguetes, teléfonos, cámaras, GPS
- 3.- Control industrial: robots, sistemas de control –manufacturación-
- 4.- Medicina: máquinas diálisis, monitores cardiacos, prótesis, bomba de infusión,
- 5.- Redes: routers, hubs, gateways
- 6.- Oficina: faxes, fotocopiadoras, impresoras, monitores, escáneres

Fases:

- 1.- Crear la arquitectura
- 2.- Implementar la arquitectura
- 3.- Test
- 4.- Mantenimiento



- 1.- Crear la arquitectura
 - 1.1 Concepto
 - 1.2 Análisis de requerimientos
 - a.- Tecnología disponible
 - b.- Limitaciones precio final
 - c.- Velocidad
- 1.3 Creación de la arquitectura considerando la tecnología de todos los recursos, y los requerimientos -> Ingeniería



Indice

- 1.1 ¿Qué es un sistema empotrado?
- 1.2 Características y ámbitos de aplicación de los sistemas empotrados
- 1.3 Flujo de diseño
- 1.4 Arquitectura de un sistema empotrado

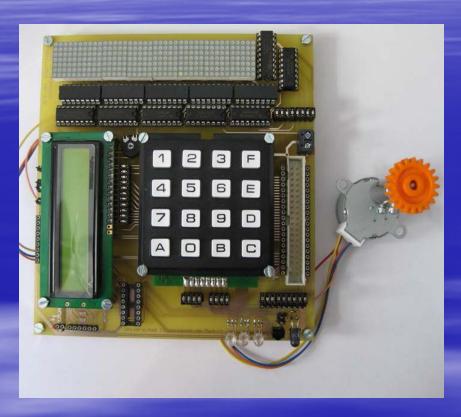
Arquitectura: Se trata de una abstracción del sistema, donde se presentan un conjunto de elementos o componentes hw y sw que interactúan.

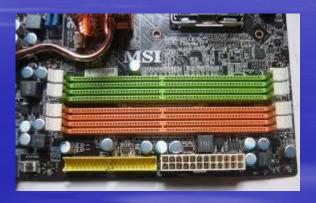
Se debe considerar:

- 1.- Requerimientos
- 2.- Limitaciones
- 3.- Integridad, seguridad, fiabilidad
- 4.- Los elementos funcionales disponibles: memorias, micros,

baterías

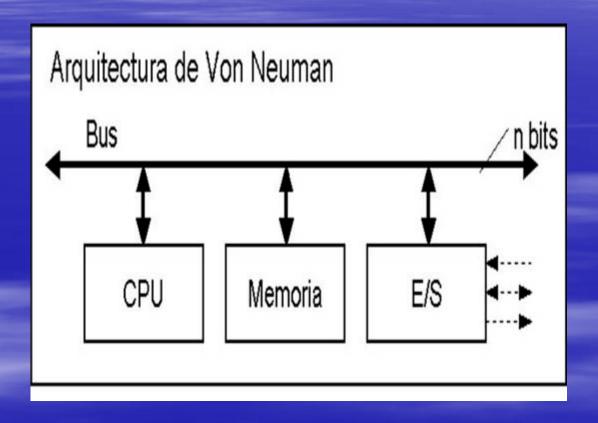
5.- Su utilización en el mercado Todo el hw reside en una tarjeta llamada PWB (Printed Wiring Board) o PCB (Printed Circuit Board)







Las conexiones eléctricas se realizan en cobre Los componentes se sueldan o se enchufan en sockets



1.4.1 La CPU: Unidad Central de proceso

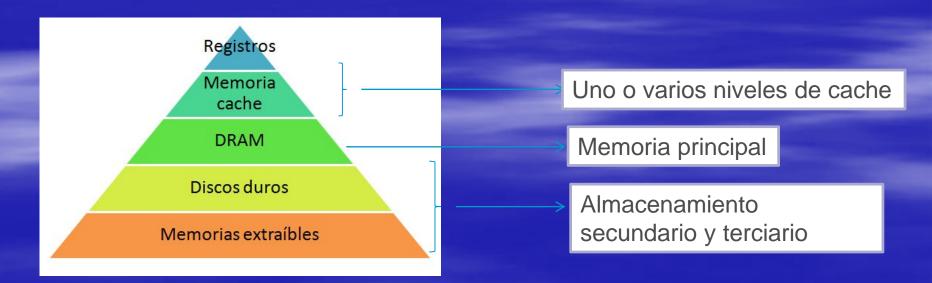
- Unidad de control
- Banco de registros
- Unidad aritmético lógica
- Buses internos

Procesadores de distintas clases: CISC, RISC, DSPs Microprocesadores versus microcontroladores

Otra opción (muy útil para prototipado): Softcores de procesadores e implementación sobre FPGAS

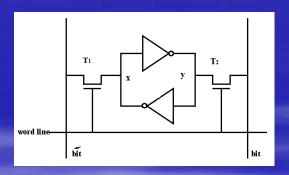
1.4.2 Jerarquía de memoria

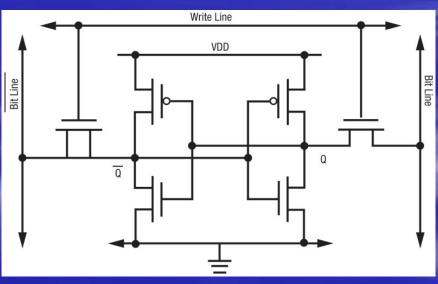
En la memoria se encuentran todos los datos e instrucciones que se van a utilizar durante la ejecución de un programa Suele usarse una jerarquía de memoria, con características propias de velocidad, tamaño y uso



- a.- Read Only Memory (ROM) datos e instrucciones permanecen
- b.- Ramdom Access Memory (RAM): volátil

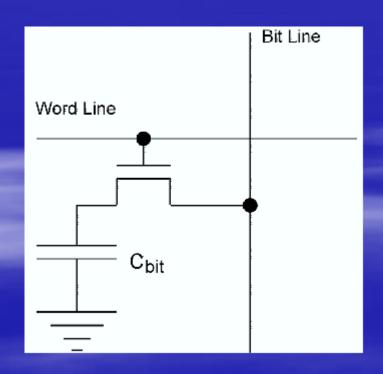
SRAM (Static RAM) 6 transistores)



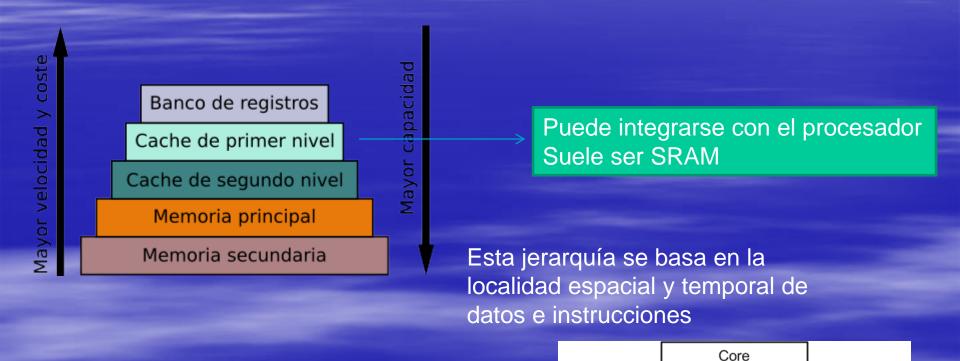


No necesita refresco. Rápida, y cara. Se usa en pequeñas cantidades.

DRAM Dynamic RAM: 1 transistor + condensador



Más barata. Suele usarse como memoria principal



Posibilidad: caches de datos e instrucciones

L1D

L2

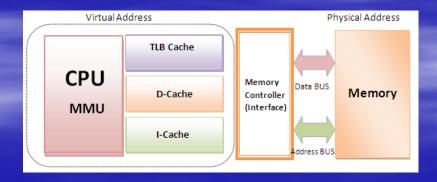
L3

Se necesita una Unidad de Gestión de Memoria (MMU): convierten las direcciones lógicas en físicas (memory Mapping). Gestionan seguridad, control y arbitraje

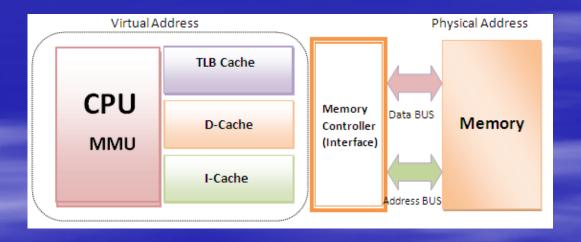
2 posibles posiciones de la MMU

- 1.- Entre la cache y la MP
- 2.- Entre la CPU y la cache

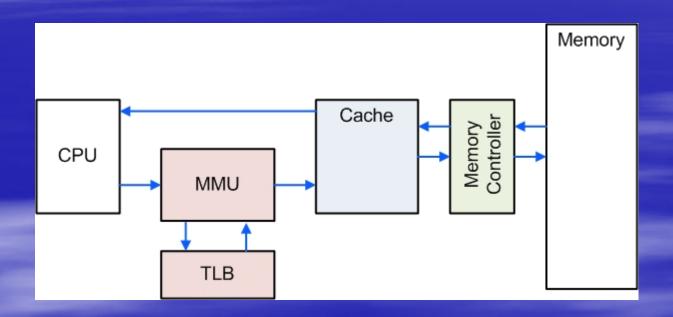
Posibles inconsistencias entre cache y MP



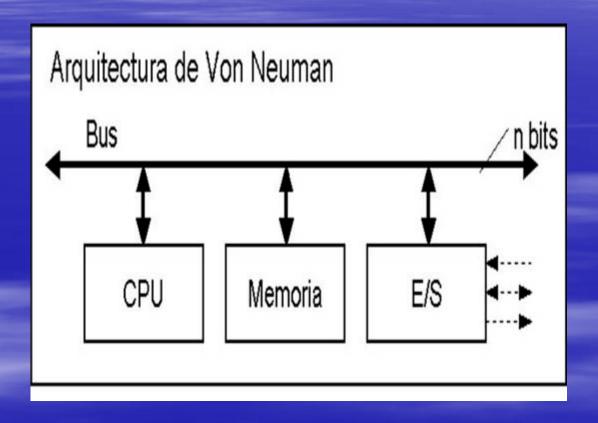
Controladores de memoria (MEMC): proporcionan interfaces con distintos tipos de memoria y se encargan de sincronizar y verificar los datos transferidos



A veces usan partes de la cache como buffer de direcciones (TLB) (cuando se usa memoria virtual)



Translation Lookaside Buffer (TLB)



1.4.3 Buses y Entrada/salida del procesador

Cualquier sistema electromecánico convencional (teclado, ratón) o no (planta de potencia o miembro artificial) pueden conectarse a una tarjeta empotrada y actuar como E/S

Ejemplos:

Salida

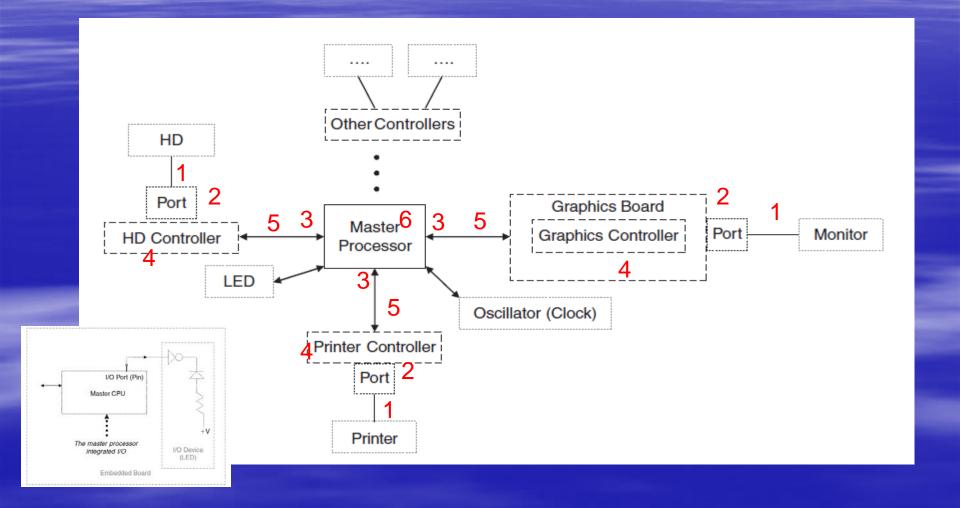
Entrada

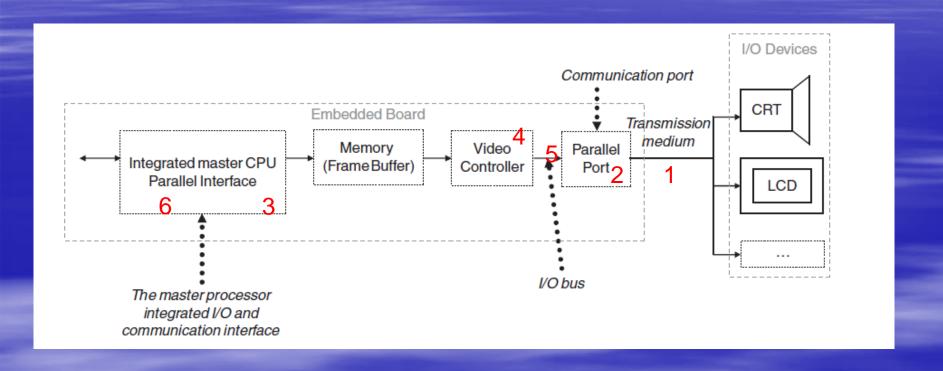
Ambos

Pueden conectarse a un sistema empotrado mediante un medio de transmisión de datos (con o sin cable, teclado, ratón) o directamente en la tarjeta (led)

El hw de E/S suele estar formado por la combinación de todas o algunas de las siguientes unidades lógicas:

- 1.- Medio de transmisión
- 2.- Puerto de comunicaciones
- 3.- Interfaz de comunicaciones: gestiona la comunicación entre la CPU y el dispositivo. Puede integrarse en el procesador o ser un circuito integrado separado
- 4.- Controlador de E/S: procesador esclavo que gestiona al dispositivo de E/S
 - 5.- Buses
 - 6.- Procesador maestro





En todo subsistema de E/S que incluye un controlador de E/S para gestionar las comunicaciones debe haber 4 requerimientos:

- 1.- El master debe poder inicializar y monitorizar el controlador, normalmente mediante registros de control y estado
- 2.- El master debe poder realizar peticiones de E/S mediante instrucciones de E/S, o E/S mapeada en memoria
- 3.- El dispositivo de E/S debe poder contactar con el maestro (ej. Por interrupciones)
 - 4.- Debe existir un mecanismo de intercambio de datos: Transferencias programadas a través de registros: DMA

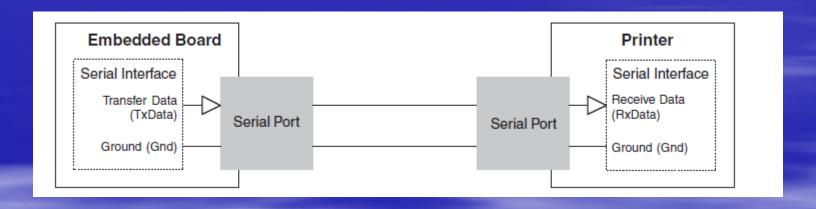
E/S mapeada en memoria.

Interrupciones: son señales disparadas por algún evento durante la ejecución de una instrucción.

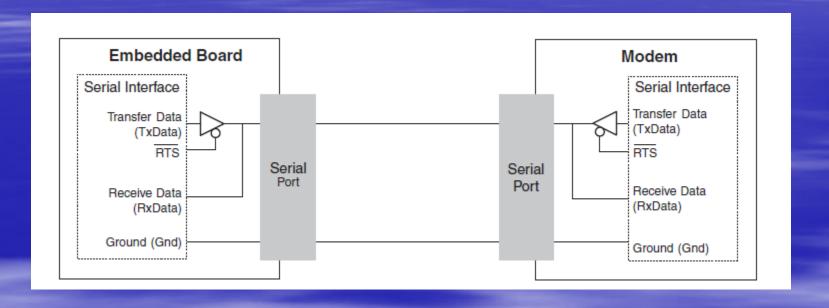
Pueden ser síncronas –producidas por las propias instrucciones o instrucciones ilegales- o asíncronas –producidas por dispositivos externos-.

Cuando llega una interrupción el procesador para la ejecución de la instrucción actual y comienza el proceso de atender la interrupción

a.- Entrada/Salida serie

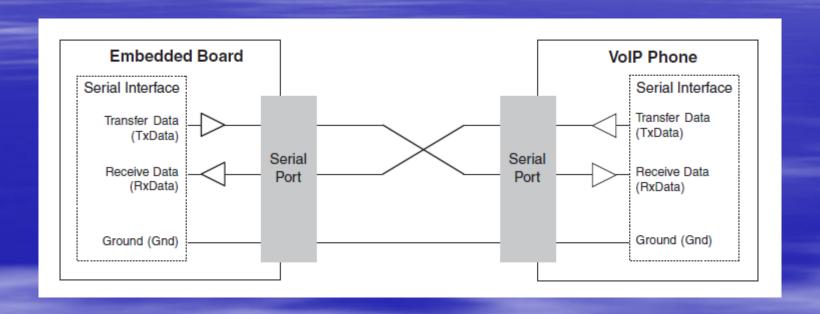


Simple



Half-duplex

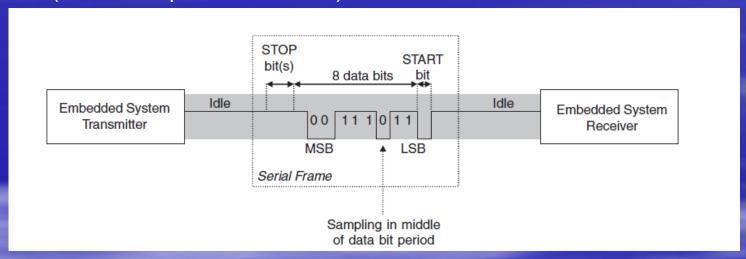
RTS: Request to send



Full Duplex

Las transferencias pueden ser síncronas o asíncronas

En la transferencia síncrona hay un reloj que marca cuando muestrear. Ej SPI (Serial Peripheral Interface)



Trasferencia asíncrona: se necesitan bits de START y STOP

Puede añadirse un bit de paridad par o impar

Ej. UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

Bit rate=
$$\frac{n^{\circ}bits\ de\ datos\ reales\ por\ frame}{n^{\circ}\ total\ de\ bits\ por\ frame}$$
*baud_rate

Baud rate: nº de bits/s

El bit rate debe sincronizarse para todos los interfaces que participen en la comunicación

Uno de los protocolos serie más conocidos es el protocolo RS232 (tanto para transmisión síncrona o asíncrona)



DTE: Data Terminal Equipment. Iniciador

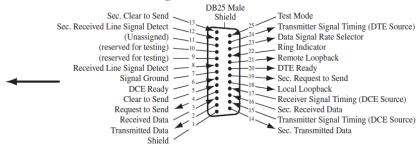
DCE: Data Circuit Terminating Equipment

Estándar EIA232 original viene definido por 25 pines Señales RS-232 y conector DB25

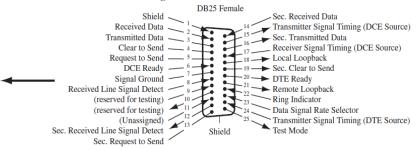


DB25 Pin	Name	Signal	Description	Voltage	DTE	DCE
1		FG	Frame Ground/Shield		Out	In
2	BA	TxD	Transmit Data	-12	In	Out
3	BB	RxD	Receive Data	-12	Out	In
4	CA	RTS	Request To Send	+12	In	Out
5	CB	CTS	Clear To Send	+12	In	Out
6	CC	DSR	Data Set Ready	+12		
7	AB	SG	Signal Ground			
8	CF	DCD	Data Carrier Detect	+12	In	Out
9			Positive Test Voltage			
10			Negative Test Voltage			
11			Not Assigned			
12		sDCD	Secondary DCD	+12	In	Out
13		sCTS	Secondary CTS	+12	In	Out
14		sTxD	Secondary TvD	12	Out	In
15	DB	TxC	DCE Transmit Clock		In	Out
16		sRxD	Scondary RxD	-12	In	Out
17	DD	RxC<	Receive Clock		In	Out
18	LL		Local Loopback			
19		sRTS	Secondary RTS	+12	Out	In
20	CD	DTR	Data Terminal Ready	+12	Out	In
21	RL	SQ	Signal Quality	+12	In	Out
22	CE	RI	Ring Indicator	+12	In	Out
23		SEL	Speed Selector DTE		In	Out
24	DA	TCK	Speed Selector DCE		Out	In
25	TM	TM	Test Mode	+12	In	Out

Looking Into the DTE Device Connector



Looking Into the DCE Device Connector

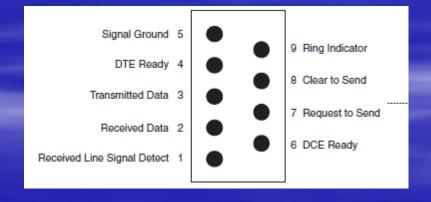


Standard EIA574 para el protocolo RS232 de 9 pines con el conector DB9

Handshake entre RQS y CTS



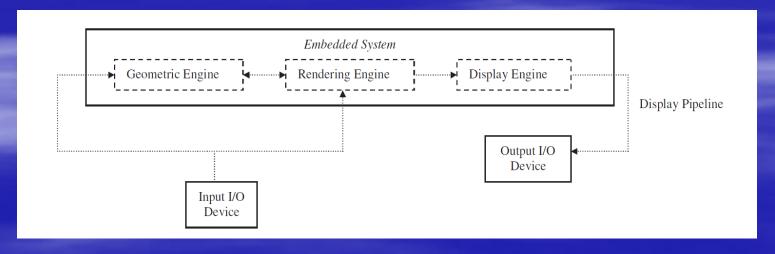
DTE Ready, DCE Ready y Received Linel Signal Detect indican que están preparados



b.- Entrada/Salida Paralela

Se transmiten múltiples bits simultáneamente. Ej. IEEE 1284 para impresoras, puertos CRT, SCSI Suelen incluirse buffers de recepción y transmisión para manipular los datos. Pueden ser síncronos y asíncronos.

Gráficos de E/S



Conexión de dispositivos con cable /sin cable

